


### MG17300D-BN4MM



#### Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

#### Features

- IGBT<sup>3</sup> CHIP(1700V Trench+Field Stop technology)
- Low turn-off losses, short tail current
- $V_{CE(sat)}$  with positive temperature coefficient
- DIODE CHIP(1700V EMCON 3 technology)
- Free wheeling diodes with fast and soft reverse recovery

#### Applications

- High frequency switching application
- Medical applications
- Motion/servo control
- UPS systems

#### Module Characteristics ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$T_{J(max)}$	Max. Junction Temperature				150	$^\circ\text{C}$
$T_{J(op)}$	Operating Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	Storage Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
$V_{isol}$	Insulation Test Voltage	AC, t=1min		3000		V
CTI	Comparative Tracking Index		350			
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N·m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M6)	2.5		5	N·m
Weight				320		g

#### Absolute Maximum Ratings ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
<b>IGBT</b>				
$V_{CES}$	Collector - Emitter Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1700	V
$V_{GES}$	Gate - Emitter Voltage		$\pm 20$	V
$I_C$	DC Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	400	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	300	A
$I_{CM}$	Repetitive Peak Collector Current	$t_p=1\text{ms}$	600	A
$P_{tot}$	Power Dissipation Per IGBT		1450	W
<b>Diode</b>				
$V_{RRM}$	Repetitive Reverse Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1700	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	400	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	300	A
$I_{FRM}$	Repetitive Peak Forward Current	$t_p=1\text{ms}$	600	A
$I^2t$		$T_J = 125^\circ\text{C}, t=10\text{ms}, V_R=0\text{V}$	14500	$\text{A}^2\text{S}$

Life Support Note:

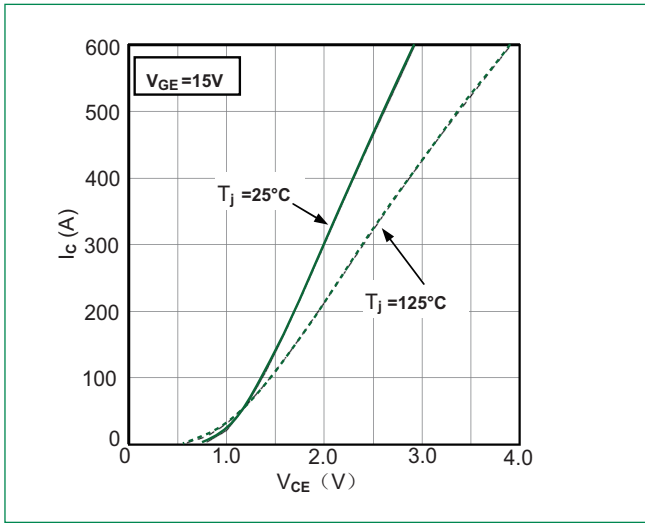
#### Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

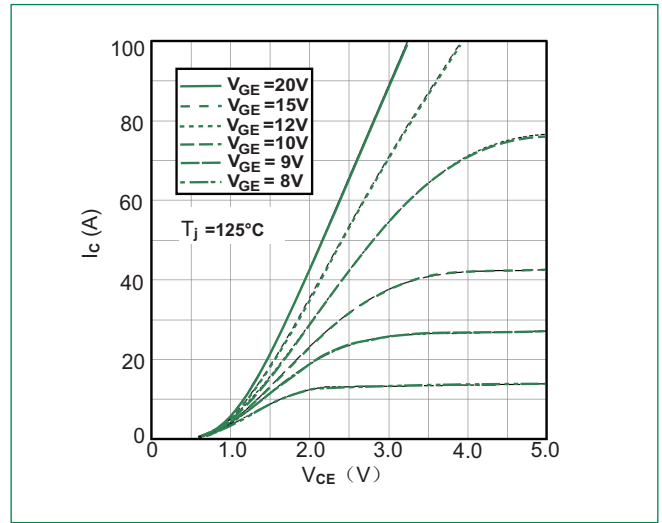
**Electrical and Thermal Specifications ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)**

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
<b>IGBT</b>						
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=12.0\text{mA}$	5.2	5.8	6.4	V
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter Saturation Voltage	$I_C=300\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		2.0	2.45	V
		$I_C=300\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2.4		V
$I_{CES}$	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1700\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$			1	mA
		$V_{CE}=1700\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$			10	mA
$I_{GES}$	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$	-400		400	nA
$R_{Gint}$	Intergrated Gate Resistor			2.5		$\Omega$
$Q_{ge}$	Gate Charge	$V_{CE}=900\text{V}, I_C=300\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		3.5		$\mu\text{C}$
$C_{ies}$	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		27		nF
$C_{res}$	Reverse Transfer Capacitance			0.9		nF
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=900\text{V}$ $I_C=300\text{A}$ $R_G=4.7\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$		280	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		380	ns
$t_r$	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		80	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		100	ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		800	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		1000	ns
$t_f$	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		120	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		200	ns
$E_{on}$	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$		71	mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$		105	mJ
$E_{off}$	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$		64	mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$		94	mJ	
$I_{SC}$	Short Circuit Current	$t_{psc}\leq 10\mu\text{S}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}, V_{CC}=1000\text{V}$		1200		A
$R_{thJC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per IGBT)				0.085	K/W
<b>Diode</b>						
$V_F$	Forward Voltage	$I_F=300\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.8	2.2	V
		$I_F=300\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.9		V
$I_{RRM}$	Max. Reverse Recovery Current	$I_F=300\text{A}, V_R=900\text{V}$		380		A
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge	$di_f/dt=-3600\text{A}/\mu\text{s}$		130		$\mu\text{C}$
$E_{rec}$	Reverse Recovery Energy	$T_J=125^\circ\text{C}$		75		mJ
$R_{thJCD}$	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per Diode)				0.13	K/W

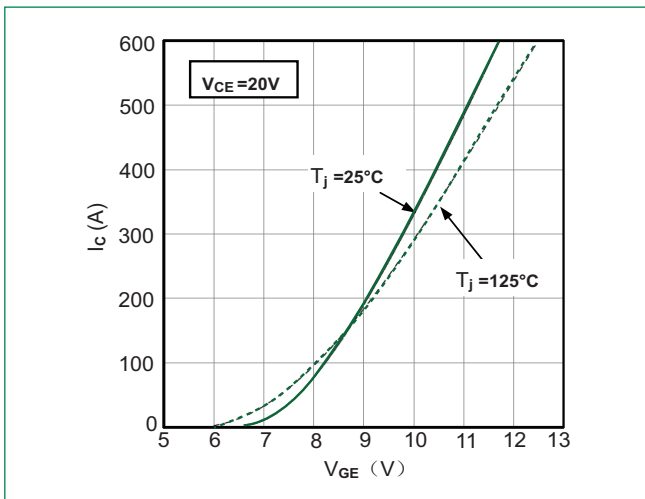
**Figure 1: Typical Output Characteristics**



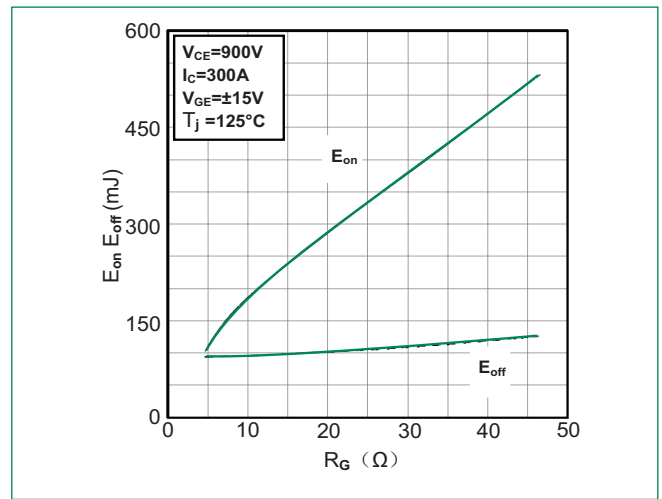
**Figure 2: Typical Output Characteristics**



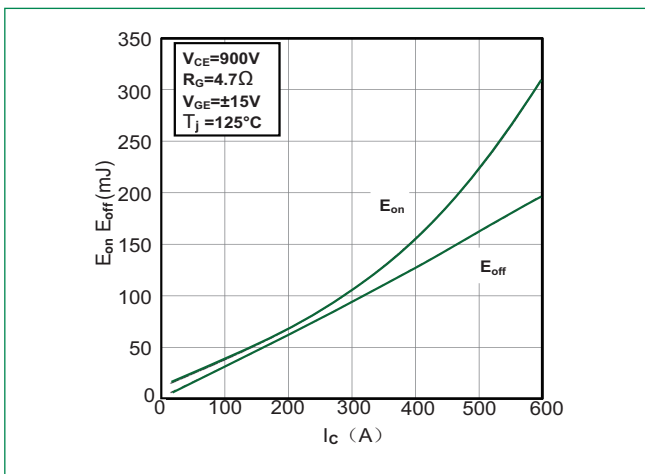
**Figure 3: Typical Transfer characteristics**



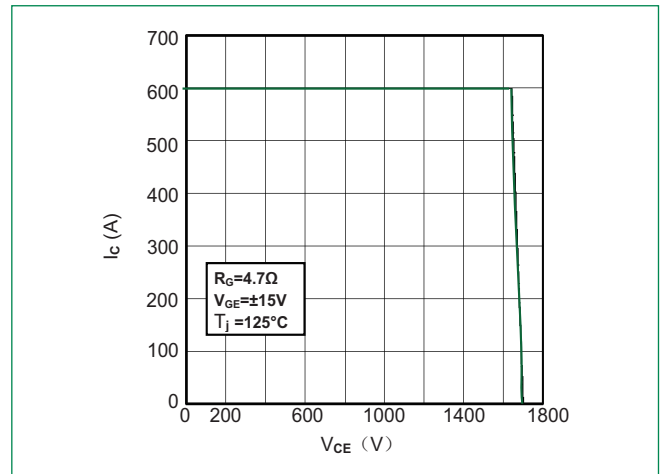
**Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor**



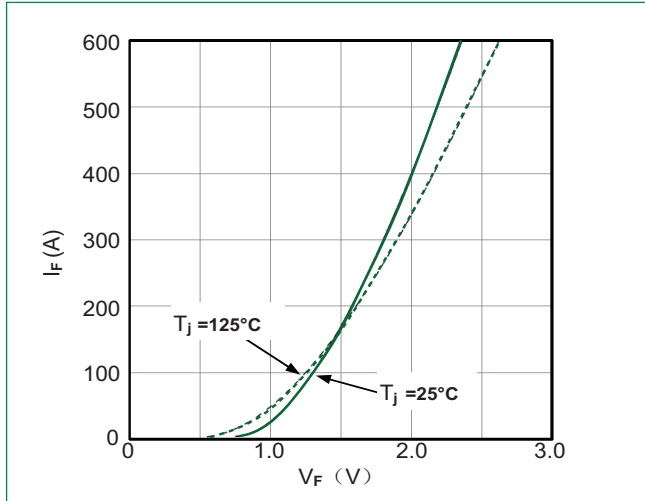
**Figure 5: Switching Energy vs. Collector Current**



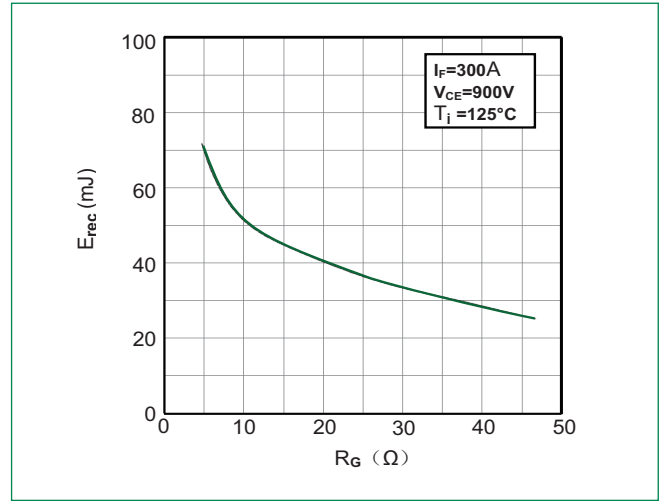
**Figure 6: Reverse Biased Safe Operating Area**



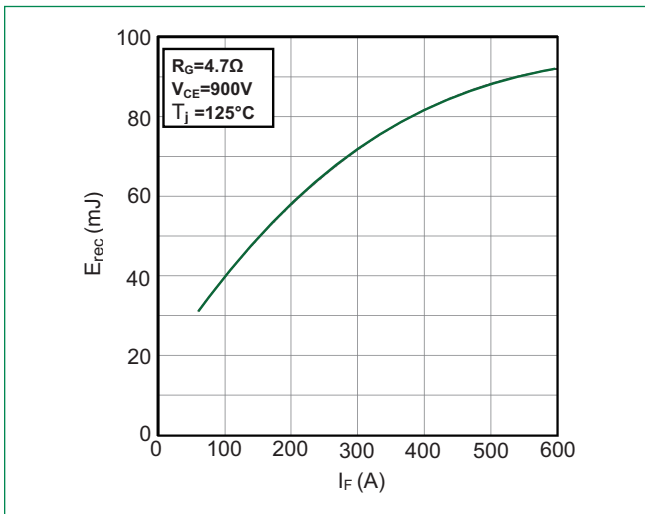
**Figure 7: Diode Forward Characteristics**



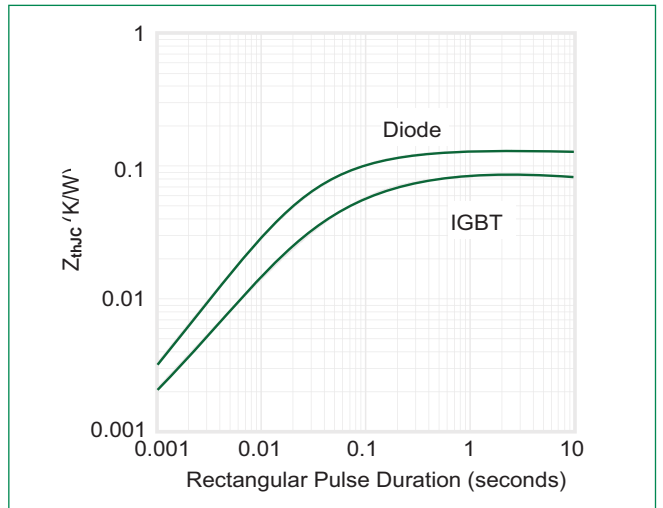
**Figure 8: Switching Energy vs. Gate Resistor**



**Figure 9: Switching Energy vs. Forward Current**



**Figure 10: Transient Thermal Impedance of Diode and IGBT**





Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)